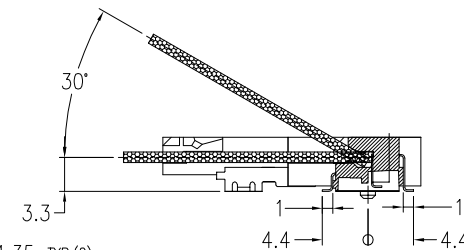
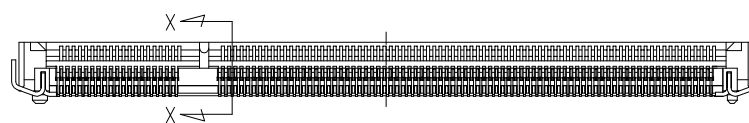
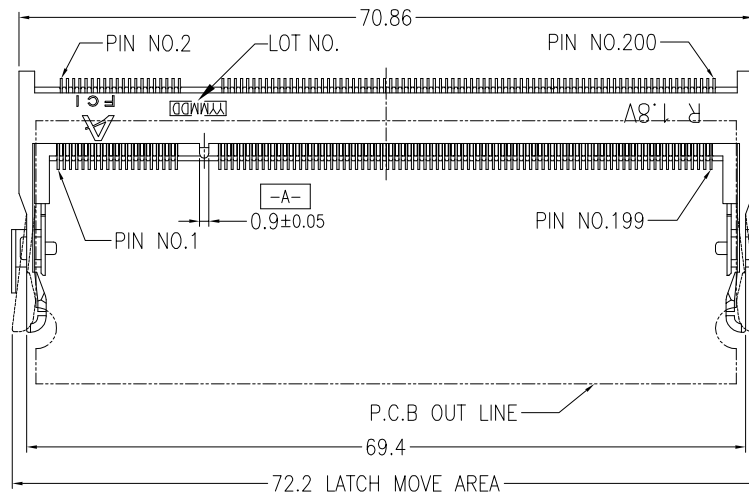
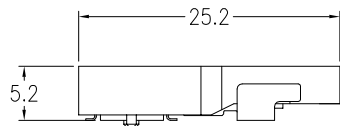
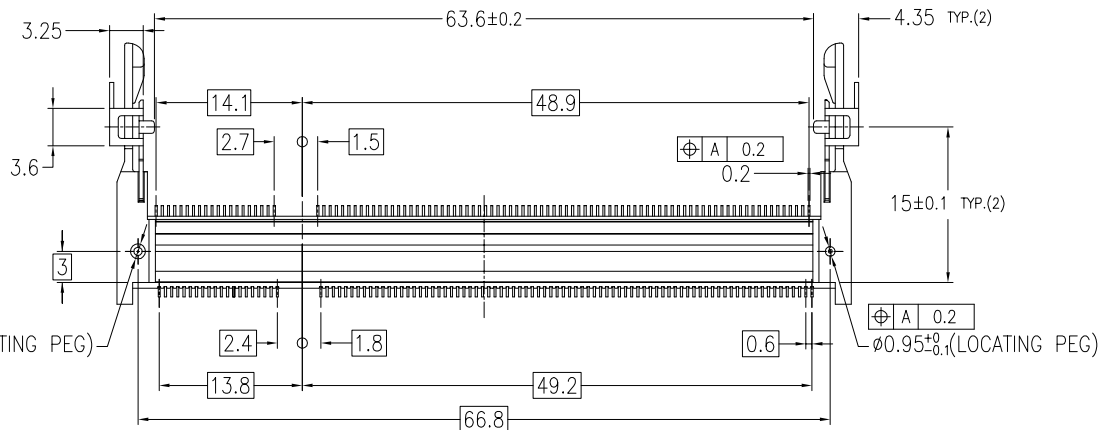


PRODUCT NO.
10033854-*52**



SECT X-X



NOTE

1. PRODUCT SPEC. : GS-12-195
2. PACKAGING SPEC. : GS-14-786
3. MATERIAL
 - 1) HOUSING : LCP, UL94V-0, COLOR BLACK
 - 2) CONTACT : COPPER ALLOY
 - 3) HOLD DOWN : BRASS
4. FINISH
 - 1) TERMINAL : SEE TABLE
 - 2) HOLD DOWN : SEE TABLE
5. CO-PLANARITY : 0.1 MAX.(INCLUDE HOLD DOWN)
6. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
7. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A REFLOW SOLDER APPLICATION.

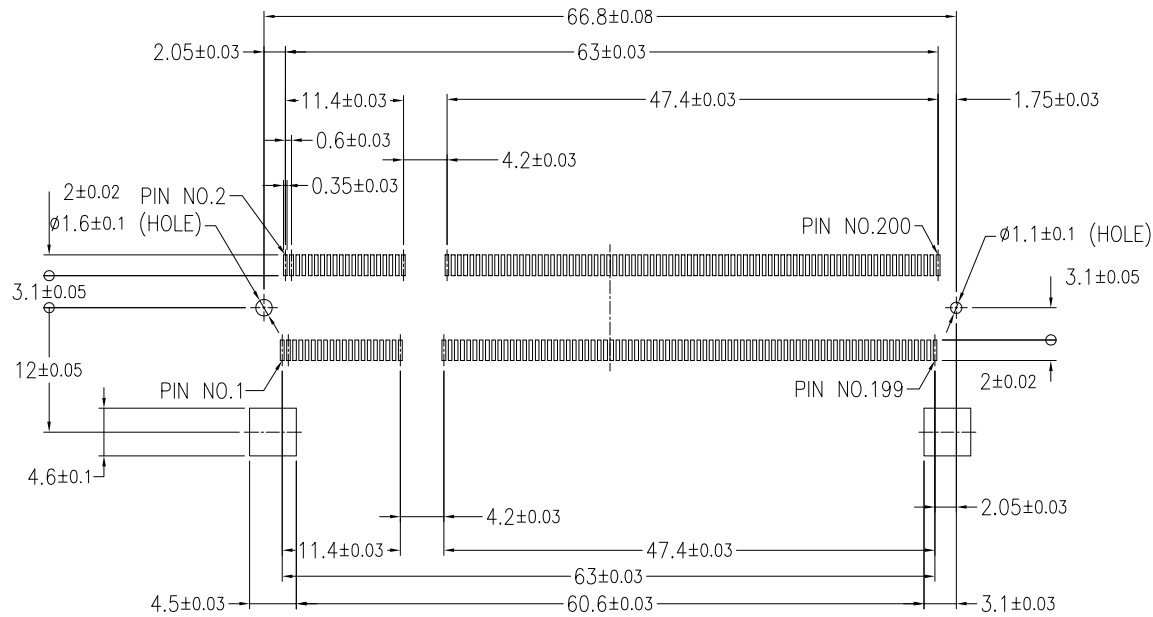
⌀1.45^{+0.1}₀(LOCATING PEG)

⌀0.95^{+0.1}₀(LOCATING PEG)

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	FCI	www.fciconnect.com
ltr	ecn no	dr	date					
2		M H	8/28/'03	linear	.X ± 0.20	projection	title	DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. REVERSE TYPE ASS'Y
3		M H	4/2/'04		.XX ± 0.10			
4		M H	6/29/'04	angles	0° ±5°		product family 50UF SO-DIMM	code JP
A	J04-0401	M H	9/28/'04	dr	M.Hasegawa	6/29/'04		
B	T05-0022	R C	11/9/'04	enr	M.Hasegawa	6/29/'04	size	dwg no
C	T05-0229	R C	10/12/'05	chr			scale	
D	pg08-0333	B L	12/1/'08	appd			2:1	
sheet	revision	D D	D D					
index	sheet	1 2	3 4					



PRODUCT NO.
10033854-*52**



RECOMMENDED MOUNTING P.C.B LAYOUT

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	www.fciconnect.com title DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. REVERSE TYPE ASS'Y			
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.20 .XX ± 0.10					
D				angles	0° ±5°	projection				
				dr	M.Hasegawa 6/29/04	MM				
				enr	M.Hasegawa 6/29/04	scale	product family 50UF SO-DIMM size dwg no B 10033854			
				chr		2:1				
				appd			code JP sheet 2 of			
sheet index	revision sheet									



PRODUCT NO.	LOCATING PEG	TERMINAL CONTACT AREA FINISH	HOLD DOWN FINISH	SOLDER TAIL FINISH
10033854-052FSLF	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Au FLASH
10033854-152FSLF	NO			
10033854-052TSLF	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-152TSLF	NO			
10033854-052ASLF	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-152ASLF	NO			
10033854-052FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033854-152FB	NO			
10033854-052TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-152TB	NO			
10033854-052AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033853-152AB	NO			
10033854-252FSLF	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Pure Sn PLATING
10033854-352FSLF	NO			
10033854-252TSLF	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-352TSLF	NO			
10033854-252ASLF	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-352ASLF	NO			
10033854-252FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033854-352FB	NO			
10033854-252TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-352TB	NO			
10033854-252AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-352AB	NO			
10033854-452FS	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Sn-Pb PLATING
10033854-552FS	NO			
10033854-452TS	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-552TS	NO			
10033854-452AS	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-552AS	NO			
10033854-452FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033854-552FB	NO			
10033854-452TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033854-552TB	NO			
10033854-452AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033854-552AB	NO			

10033854-□□□□□ LF

<PACKING METHOD>
R : TAPE REEL
DEFAULT : TRAY

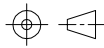
<HOLD DOWN FINISH>
S : Pure Sn
B : Sn-Pb
<CONTACT AREA FINISH>
F : Au FLASH
T : Au 0.3um MIN.
A : Au 0.76um MIN.

<TOTAL HEIGHT>
52 : 5.2mm

<LOCATING PEG, SOLDER TAIL FINISH>
0 : YES, Au FLASH
1 : NO, Au FLASH
2 : YES, Pure Sn PLATING
3 : NO, Pure Sn PLATING
4 : YES, Sn-Pb PLATING
5 : NO, Sn-Pb PLATING

For Rohs OPTIONS:
TAIL PLATING CODE MUST BE 0~3.
HOLD DOWN PLATING CODE MUST BE "S".
"LF" CODE IS EXIST IN THE END.
EX: 10033854-252TSLF

FOR NOT Rohs COMPATIBLE:
THIS "LF" CODE IS "BLANK".
EX:10033854-452TS

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com							
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.20	projection		title							
D					.XX ± 0.10			DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. REVERSE TYPE ASS'Y							
				angles	0° ±5°			product family 50UF SO-DIMM							
				dr	M.Hasegawa 6/29/04	MM		size							
				engr	M.Hasegawa 6/29/04			dwg no							
				chr		scale	2:1	B							
				appd				10033854							
sheet index	revision sheet														

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9